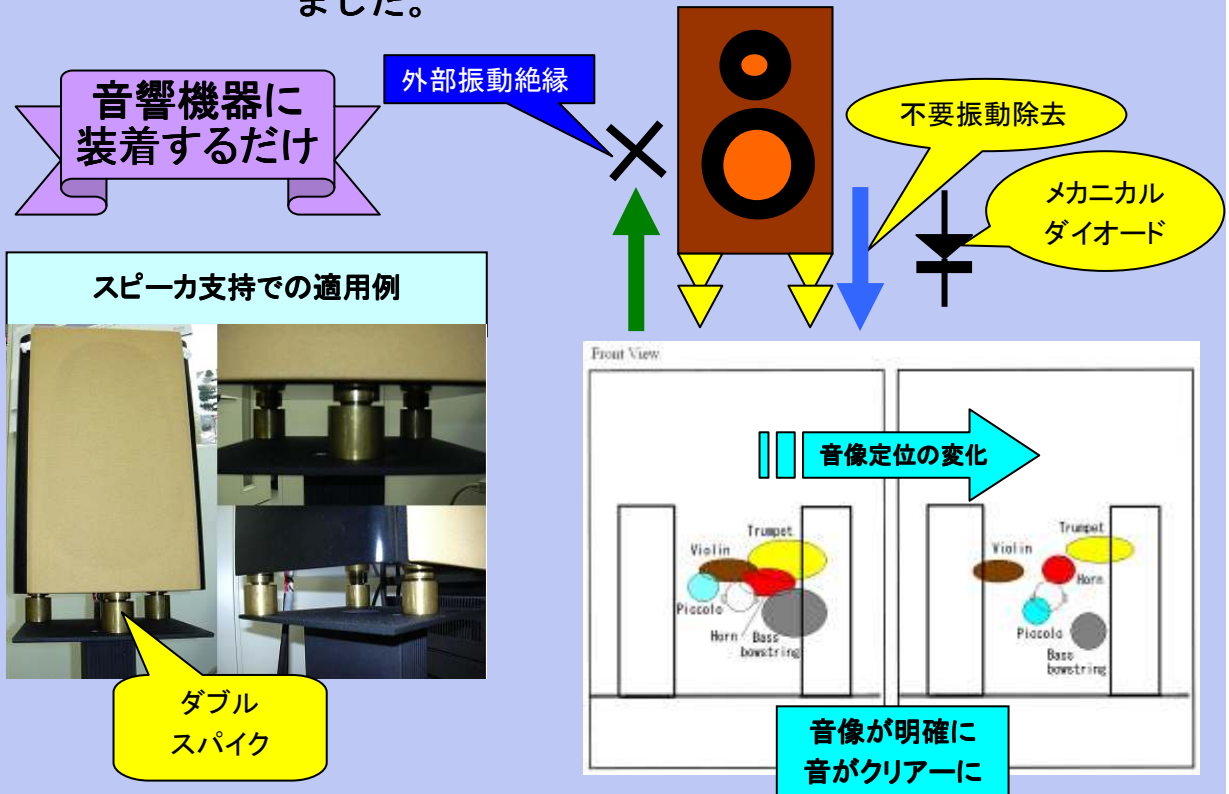




音響機器の音質・音像定位を改善する多段スパイクの開発

キーワード 振動除去、スパイク、解像度、音質、音像定位

研究内容の概要：スパイクを多段化して振動除去効果をあげ、音響機器の不要振動の除去により音質と音像定位の改善に成功しました。



特長／効果

- 電源など内部に発生する微振動を外部に除去
- 音質がクリアーになり、耳障りな音が消える。
- 前後左右上下の音像位置定位がはっきりする。
- 音像がシャープになり、ボケがなくなる。

利用／用途

- 機械振動の除去による電気信号の微小雑音の除去
- 映像機器の内部振動除去による解像度の改善
- 微細な振動による高周波での雑音に影響する場合の対策

知的財産権等情報		工学部 機械工学科	西村 公伸
特許出願	特許第 3848987 号	http://www.hiro.kindai.ac.jp/faculty/facultyguide	
論文等	2 編	/mechanical/laboratory/lab-07.html	
連絡先：近畿大学 リエゾンセンター(KLC)		〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1	
e-mail: klc@itp.kindai.ac.jp		TEL:06-6721-2332 FAX:06-6722-0300	
URL: http://ccpc01.cc.kindai.ac.jp/KLC/index.html			